(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-254066

(43)公開日 平成5年(1993)10月5日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup> B 3 2 B	27/10	識別配号	庁内整理番号 7258-4F	FI		技術家	長示簡序
B 2 9 C	33/68		8927-4F				
	59/00	z	9156-4F				
B 3 2 B			7258-4F				
	27/32	С	8115-4F	-transfer D	Last D		
				審查請求	未請求	請求項の数4(全 7 頁) 最終頁	に続く
(21)出願番号		特顯平4-51934		(71)	上順人	000005980	
						三菱製紙株式会社	
(22)出願日		平成 4年(1992) 3 月	110⊟			東京都千代田区丸の内3丁目4番2	号
				(72) 9	発明者	原田 純二	
						東京都千代田区丸の内3丁目4番2	号三菱
						製紙株式会社内	
				(72) 8	光明者	加藤 隆久	
						東京都千代田区丸の内3丁目4番2	号三菱
						製紙株式会社内	

(54) 【発明の名称 】 型付け用離型材およびその製造方法

#### (57)【要約】

【目的】 型付け性が良好で、型保存性、接着性の良い 辞型材を効率よく製造する。

【構成】 エンボス加工されたボリオレフィン樹脂フィ ルムと、エンボス加工されてない支持体が、集外線照射 あるいは電子線照射により重合した放射線硬化性樹脂に より貼り合わされた型付け用能型材。 【効果】 支持体にエンボン加工がほどこされていない

【効果】 支持体にエンポス加工が4どこされていない ため、湿気、加熱による支持体のエンポス戻りがなく、 かつエンポス加工の凹凸が裏から放射線硬化性樹脂で支 えられるため、高温使用時において型が崩れず型保存性 が良好で、多数回の繰り返し使用に耐える。 【特許請求の範囲】

【請求項1】 型付け用額型材において、エンボス加工 されたポリオレフィン樹脂フィルムとエンボス加工され てない支持体が、紫外線照射あるいは電子線照射により 重合した放射線硬化性樹脂により貼り合わされているこ とを特徴とする型付け用離型材。

1

【請求項2】 型付け用離型材において、該エンボス加 工されたボリオレフィン樹脂フィルムが、電子線照射に よって架橋されていることを特徴とする請求項1記載の 型付け用離型材。

【請求項3】 該放射線硬化性樹脂が、アクリロイル基 を含有し、且つエボキシ基、イソシアネートあるいはウ レタン結合のうち少なくとも 1 種類の構造を有すること を特徴とする請求項1記載の型付け用離型材。

【請求項4】 ポリオレフィン樹脂フィルムをエンボス 加工する工程と、支持体あるいはエンボス加工されたボ リオレフィン樹脂フィルムの少なくとも一方に放射線硬 化性樹脂を塗布する工程と、エンボス加工されたボリオ レフィン樹脂フィルムと支持体を放射線硬化性樹脂を介 して密着させる工程と、紫外線照射あるいは電子線照射 20 一ト基材は、ウレタンベースト用の耐熱性はあるもの により放射線硬化性樹脂を硬化させる工程からなること を特徴とする型付け用離型材の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[00011

【産業上の利用分野】本発明は、キャスト紙、アート紙 やコート紙 微途丁紙 上質紙などの紙 あるいはポリ エステル樹脂フィルムを支持体とした離型材に関するも のであり、その中でも特に型付け製造用の鮮型材に関す るものである。

# [0002]

【従来の技術】型付け用の離型材は 上質紙やコーテッ ド紙などの支持体上に、ポリプロピレン系樹脂、シリコ 一ン系樹脂、アルキド系樹脂からなる酵型層が設けら れ、合成皮革、カーボンファイバープレプリグ、床材、 マーキングフィルムなどの製造工程において、ウレタン ペーストや塩化ビニルゾルなどをキャスティングする謎 型材として使用されている。

【0003】合成皮革製造用などに用いられる鮮型材の 役割は、ウレタンペーストなどの樹脂溶液が乾燥するま での保持、および乾燥した樹脂被膜の離型であるが、キ 40 ャスティングの場合は誰型材の表面形状が転写されるた め、型付けの役目も兼ねる。翻型材に必要な特性として は、樹脂溶液を支持体に染み込ませないバリヤー性、乾 燥後は容易に樹脂被膜を剥せる離型性、乾燥時における 耐熱性、離型材は繰り返し使用されることが多いので、 適度な引っ張り強度、引き裂き強度、カールバランス。 型付け(エンボス)時に支持体表面が割れないための柔 軟性、耐スクラッチ性などである。

【0004】平坦な表面性(エナメルやマットなど)を 有する合成皮革などの転写物を製造する場合は、コーテ 50 架橋されていても良い。またエンボス加工されたボリオ

ッド紙やキャスト紙を支持体に用い、その上を剥離性樹 脂により処理すればよいが、型付けのある転写物を製造 する場合は、その型の特に微小部分の再現性、あるいは 鋭い凹凸による支持体の割れを防御する目的で、主にボ リプロピレン樹脂を主成分とするラミネート層が支持体 表面に設けられるのが普通である。このようなポリプロ ピレンによるラミネート層は、それ自体がある程度の剥 離性を有するのみならず、その上にシリコーン樹脂のよ うな剥離層を設ける場合でも、その均一塗布性、あるい 10 は剥離剤の塗布量低減という意味で有用なものである。 例えば、合成皮革を構成する樹脂がウレタンペーストで ある場合には、その乾燥温度はボリプロピレンの融点よ りも低いのが普通なので、ボリプロピレンのラミネート が多用される。この場合、ラミネートするボリプロビレ ンにシリコーン樹脂のような剥離剤を混入して用いる場 合もある。

# [0005]

【発明が解決しようとする課題】このような型付けの離 型材を作成する場合に、ボリプロピレンを用いたラミネ の、離型材を繰り返し使用する場合にその型が崩れると いう問題や、支持体に紙を用いた場合には紙の湿気によ る影響や型くずれによりラミネート基材そのものの型く ずれを引き起こすといった問題、ポリプロピレンの紙を どへの接着性の低さからくるポリプロピレン層脱離、あ るいはこのポリプロピレンの接着性の低さをカバーする ために低密度ポリエチレンなどを混合することによる耐 熱性の低下や型保持性の悪化などという問題があった。 さらに、紙を支持体としたポリプロピレンラミネート基

30 材にエンボス加工を施した場合においては、基材全体、 すなわち紙の裏面にも凹凸がお上ぶため、巻き取りにし た場合に固く巻き取れず巻き径が大きくなり、型を保持 したままのテンションコントロールが困難であるという 問題もあった。よって、本発明が解決しようとする問題 点は、型付けの再現性が良好で、高温使用が出来、ラミ ネート層と支持体との接着性が良好で、かつ繰り返し使 用しても型崩れがしない型付け用離型材を提供すること にある。

# [0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記のよ うな問題占を解決する手段を鍛意研究した結果。以下の ような発明を見いだすに至った。即ち、本発明の型付け 用離型材は、エンボス加工されたポリオレフィン樹脂フ ィルムとエンボス加工されてない支持体が、紫外線照射 あるいは電子線照射により重合した紫外線硬化性あるい は電子線硬化性樹脂(両者を放射線硬化性樹脂と称す) により貼り合わされていることを特徴とする型付け用鍵 型材の発明である。本発明において、エンボス加工され たポリオレフィン樹脂フィルムは、電子線照射によって

3

レフィン樹脂フィルム内にシリコーン樹脂を含む剥離剤 を混入し、鮮型性を制御することもできる。ここでいう 放射線硬化性樹脂は、樹脂中にアクリロイル基を含有 し、且つエボキシ基、イソシアネートあるいはウレタン 結合のうち少なくとも1種類の構造を有することが好ま DW.

【0007】本発明の型付け用離型材は、ポリオレフィ ン樹脂フィルムをエンボス加工する工程と、支持体ある いはエンボス加工されたポリオレフィン樹脂フィルムの 少なくとも一方に放射線硬化性樹脂を塗布する工程と、 エンボス加工されたポリオレフィン樹脂フィルムと支持 体を放射線硬化性樹脂を介して密着させる工程と、紫外 線照射あるいは電子線照射により放射線硬化性樹脂を硬 化させる工程により製造することができる。

【0008】以下、本発明を詳細に説明する。本発明に 用いられるボリオレフィン樹脂フィルムの組成物は、ボ リプロピレンとしてはイソタクチック、アタクチック、 それらの混合物、エチレンとのランダム共重合体または ブロック共重合体など、ポリエチレンとしては、高密度 ポリエチレン、低密度ポリエチレン、中密度ポリエチレ ン、直鎖状低密度ポリエチレン、超高分子量ポリエチレ ン、その他ポリー3-メチルペンテン-1、ポリエチレ ングリコールテレフタレートなど、およびこれらの樹脂 の電子線照射による架橋体など特に制限はなく、これら のポリオレフィン樹脂を単独で、あるいは混合して用い **ることができる。** 

【0009】本発明に用いられるポリオレフィン樹脂フ ィルム中には、必要に応じて群青、コバルトバイオレッ ト、酸化チタン等の顔料および染料、酸化防止剤、蛍光 増白剤、帯電防止剤、分散剤、安定剤、離型付与剤など 30 シエチルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、 の各種添加剤を適宜組み合わせて加えることができる。 【0010】ポリオレフィン樹脂フィルム、特にポリエ チレンフィルムの架橋に電子線を使用する場合、照射す る電子線の量は、ボリエチレンフィルムへの吸収線量に おいて O.5~5 OMrad程度の範囲で調整するのが 望ましい。O. 5Mrad未満では十分な昭射効果が得 られず、50Mradを超えて電子線照射量を多くして もポリエチレンフィルムの架橋のレベルおよび耐熱性は ほとんど変わらない。ポリエチレン樹脂フィルム中に練 り込んだり、ラミネート上にコートした電子線硬化性の 40 名でいえばアロニックスM-101、アロニックスM-到評樹脂などを反応させる場合には、数Mradの昭射 で充分である。

【0011】本発明において用いられる放射線硬化性樹 脂のうち代表的なもの挙げると、

(1) ポリエステルアクリレート、ポリエステルメタク リレート.

例えば、アロニックスM-5300、アロニックスM-5400、 アロニックスM-5500、 アロニックスM -5600、アロニックスM-5700、アロニックス M-6100、アロニックスM-6200、アロニック 50 (株)商品名)、フォトマー3016、フォトマー30

スM-6300 、アロニックスM-6500、アロニ ックスM-7100、アロニックスM-8030、アロ ニックスM-8060、アロニックスM-8100(以 上、東亜合成化学工業(株)商品名)、ビスコート70 0、ビスコート3700(以上、大阪有機化学工業 (株) 商品名), カヤラッドHX-220, カヤラッド HX-620(以上、日本化薬(株)商品名)などが挙 げられる。

4

【0012】(2) ウレタンアクリレート、ウレタンメ

10 タクリレート、 例えば、アロニックスM-1100、アロニックスM-1200、 アロニックスM-1210、 アロニックスM -1250、アロニックスM-1260、アロニックス M-1300、アロニックスM-1310(以上、東亜 合成化学工業(株)商品名)、ビスコート812、ビス コート823、ビスコート823(以上、大阪有機化学 工業(株)商品名)、NKエステル、U-108-A、 NKエステル、U-4HA(以上、新中村化学(株)商 品名)、ディックビームQA100、ディックビームQ 20 A300(以上、大日本インキ化学工業(株)商品名、

イソシアネート化合物を含む) などが挙げられる。 【0013】(3)単官能アクリレート、単官能メタク リレート、ビニルピロリドン、アクリロイル化合物、ア クリルアミド化合物

例えば、メチルアクリレート、エチルアクリレート、ブ チルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、 2-ヒドロキシエチルアクリレート、2-ヒドロキシエ チルメタクリレート、2-ヒドロキシプロピルアクリレ ート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、フェノキ シクロヘキシルメタクリレート、アクリロイルモルフォ リン、ベンジルアクリレート、グリシジルメタクリレー ト、N、Nージメチルアミノエチルアクリレート、N、 N-ジメチルアミノエチルメタクリレート、N、N-ジ エチルアミノエチルメタクリレート、ブトキシエチルア クリレート、ビニルピロリドン、アクリルアミドエーテ ル化合物など、エチレンオキシド変性フェノキシ化りん 酸アクリレートエチレンオキシド変性プトキシ化りん酸 アクリレート、この他に東亜合成化学工業(株)の商品 102. PDZ-v2XM-111. PDZ-v2XM-1 13. PDZ-92XM-114. PDZ-92XM-11 7、アロニックスM-152、アロニックスM-154

【0014】(4) エポキシアクリレート、エポキシメ タクリレート

**かどが挙げられる**。

例えばビスコート540、ビスコート600(以上、大 阪有機化学工業(株)商品名)、NKエステルEASO 0、NKエステルEPA800(以上、新中村化学

82(以上、サンノブコ(株)商品名)などが挙げられ

【0015】(5) 多官能アクリレート、多官能メタク リレート

例えば、1,6~ヘキサンジオールジアクリレート、 1.6-ヘキサンジオールジメタクリレート、ネオペン チルグリコールジアクリレート、ジエチレングリコール ジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレー ト ポリエチレングリコールジメタクリレート ポリプ ロビレングリコールジアクリレート、ポリプロピレング 10 基、チオール基の中から選択される盲能基を有するシリ リコールジメタクリレート、ペンタエリスリトールジア クリレート、ジベンタエリスリトールヘキサアクリレー ト、イソシアヌル酸ジアクリレート、ペンタエリスリト ールトリアクリレート、イソシアヌル酸トリアクリレー ト. トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメ チロールプロパントリメタクリレート、エチレンオキシ ド変性ペンタエリスリトールテトラアクリレート、プロ ピレンオキシド変性ペンタエリスリトールテトラアクリ レート、プロピレンオキシド変性ジベンタエリスリトー ルボリアクリレート、エチレンオキシド変性ジベンタエ 20 リスリトールポリアクリレート ペンタエリスリトール アクリル酸付加物のアクリレートエステルなどが挙げら れる。東亜合成化学工業(株)の商品名でいえばアロニ ックスM-210. アロニックスM-215. アロニッ クスM-220、アロニックスM-230、アロニック スM-233 アロニックスM-240 アロニックス M-245、アロニックスM-305、アロニックスM -309. PDLックスM-310. PDLックスM-315, Pph. - 92M - 320, Pph. - 92M - 3 25、アロニックスM-330、アロニックスM-40 30 0. PD=92XM-450, TO-458, TO-7 47、TO-755、THIC. TA2などが挙げられ

【0016】これらは、単独もしくは2つ以上混合し て、あるいは精層して使うことができる。また、エンボ ス加工したボリオレフィン樹脂フィルム側と 紙支持体 側に異なる樹脂を塗布して貼り合わせても良い。特に、 エンボス加工したポリオレフィン樹脂フィルム側に、粘 度の低い樹脂を塗布し、紙支持体側に粘度の高い樹脂を 塗布して密着させる方法や、片側に水酸基を持つ化合物 40 を、もう片側にイソシアネートを含む化合物を塗布し、 密着する方法は接着性、型崩れ防止などの点から有効で ある。

【0017】本発明の、特に紫外線硬化法を用いる場合 に用いられる光開始剤としては、ジおよびトリクロロア セトフェノンのようなアセトフェノン類。ベンゾフェノ ミヒラーケトン、ベンジル、ベンゾイン、ベンゾイ ンアルキルエーテル、ベンジルジメチルケタール、テト ラメチルチウラムモノサルファイド、チオキサントン 類、アゾ化合物等があり、放射線硬化性樹脂の重合反応 50 高いとオゾン発生の危険性を伴うことと、ポリオレフィ

のタイプ、安定性、および紫外線照射装置との適性など の観点から選ばれる。光開始剤の使用量は放射線硬化性 樹脂に対して通常の、1~5%の範囲である。また、光 開始剤にハイドロキノンのような貯蔵安定剤が併用され る場合もある。

6

【0018】ポリオレフィン樹脂フィルム内あるいは表 面には分子未端、または側鎖にアクリロイル基、メタク リロイル基、ビニル基、エボキシ基、ビニルアミド基、 ヒドロシリル基、シラノール基、ジアゾ基、アセチレン コーン樹脂(主にポリジアルキルシロキサン)。含フッ 素樹脂、アルキド樹脂、アミノアルキド樹脂、長鎖アル キル基含有樹脂などの離型剤を塗布、定着することがで きる。このような群型剤の途布、あるいは定着はエンボ ス加工の前でも、後でも差し支えない。剥離剤の塗布形 態としてはエマルジョン系、溶剤系、無溶剤系、混合溶 融押し出し系などによる塗布が可能で、硬化機構として 縮合型、付加型、架橋型、開環重合型反応などが可能で ある.

【0019】放射線硬化性樹脂の塗布量は、限定される ものではないが、好ましくは1~50g/m2の範囲内 である。途布量がこの範囲未満では、ポリオレフィン樹 脂と支持体の接着性が低下するし、この範囲を超えると 接着性の向上に寄与しないばかりか、電子線照射あるい は紫外線照射の効率が低下し接着性の強度を下げること がある。本発明の放射線硬化性樹脂を途布する方法とし ては グラビアロールおよびトランスファロールコータ バーコーター、ロールコーター、エアナイフコータ ー、Uコンマコーター、AKKUコーター、スムージン

グコーター、マイクログラビアコーター、エアナイフコ ーター、リバースロールコーター、4本あるいは5本ロ ールコーター、ブレードコーター、ディップコーター、 バーコーター、ロッドコーター、キスコーター、ゲート ロールコーター、スクイズコーター、落下カーテンコー ター、スライドコーター、ダイコーターなど如何なるコ ーターを用いてもよい.

【0020】電子線の照射方式としては、スキャニング 方式、ブロードビーム方式、カーテンビーム方式、イオ ンプラズマ方式等が採用され、電子線を照射する加速電 圧は100~300K V程度が適当である。γ線を用い ても電子線昭射と同様な処理を行うことができるが、一 般に線量密度が低く、製造方法としては好ましくない。 また、紫外線照射を使用する場合には、光開始剤、必要 に応じて増癌剤を配合して用いることができるが、透過 力の点から限界がある。紫外線を用いる場合の光源とし ては、例えば、低圧水銀灯、中圧水銀灯、高圧水銀灯、 キセノンランプ、タングステンランプ等が好適に使用さ

【0021】なお、電子線照射に際しては、酸素濃度が

ン樹脂フィルム表面に生成したラジカルが酸素と反応し て過酸化物となるため、窒素、ヘリウム、二酸化炭素等 の不活性ガスによる置換を行い、酸素濃度を600ppm 以下、好ましくは400pm 以下に抑制した雰囲気中で 照射することが好ましい。

【0022】本発明において、高温繰り返し使用後の型 付け性が保持されるのは、型付けをを行ったボリオレフ ィン樹脂フィルムと支持体が、加熱、吸加湿により伸縮 することの少ない放射線硬化性樹脂により接着されてい るためである。すなわち、支持体に紙を用い、ボリオレ 10 フィン樹脂を溶融押し出しした後、型付けを行った場合 には、紙にも型付け加工がなされた状態になるが、支持 体が高温と常温の繰り返し、脱水と吸湿の繰り返しによ り紙の型付けは段々と緩和してくる。紙の緩和に伴い、 溶融押し出しされたポリオレフィン樹脂層の凹凸も緩和 し、型くずれを生じるのが普通である。本発明の方法に おいては、支持体にはエンボス加工がなされていないの で、このような支持体の形状変化に追随する形でのボリ オレフィン樹脂層の型くずれが生じない。

【0023】さらに、本発明の方法によって、高温繰り 返し使用後の型付け性が保持されるのは、支持体と型付 けを行ったポリオレフィン樹脂フィルムとの間に放射線 硬化性樹脂が存在し、ポリオレフィン樹脂フィルムの型 にそって放射線照射により硬化しているため、ポリオレ フィン樹脂層の凹凸が内側から強化されているためであ A. 特に硬化した放射線硬化性樹脂は 熱による可塑化 が起こらないため、ポリオレフィン樹脂層の熱による型 崩れを防止しているものと考えられる。

【0024】本発明の方法によれば、ポリオレフィン樹 脂フィルムと支持体とは放射線硬化性樹脂により接着さ 30 れているため、ポリオレフィン樹脂フィルムそのものの 接着性のトラブルが起こらない。すなわち、ポリプロピ レンやTPXなどは樹脂自体が剥離性を有している反 面、溶融押し出し時における支持体との接着性は、支持 体が紙であれ、合成樹脂フィルムや金属箔ラミネートで あれ良好でない。このため、エチレンを共乗合させた。 り、混合溶融したりして接着性を改良しているが、この 方法は耐熱性を犠牲にしているため、繰り返し使用性、 型保持性、高温使用性などを悪化させる。本発明の方法 では、このような低融点の物質を用いる必要がなく、高 40 や塩化アルミ等の定着剤、炭酸カルシウム、カオリン、 温で、型くずれなく繰り返し使用が可能となる。

【0025】本発明において、ポリオレフィン樹脂層と 支持体の接着性と濡れ性を良くするために、ポリオレフ ィン樹脂フィルム表面、あるいは支持体表面にコロナ処 理等の表面処理を行なっても、サブコート等の表面処理 を行なってもよい。また、本発明の離型材の裏面には、 カール防止、帯電防止、あるいは剥離層などのバックコ 一ト層を設けることが出来、バックコート層には帯電防 止剤、親水性バインダー、ラテックス、硬膜剤、顔料、 界面活性剤、粘着剤等を適宜組み合わせて含有すること 50 型くずれが生ぜず、高温で繰り返し使用できる。また、

ができる。

【0026】ポリオレフィン樹脂フィルムの型付け加工 に関しては、一般のマッチトスチールエンボス、スチー ル/スチールエンボス、ペーパー/スチールエンボス、 ゴム/スチールエンボス、平版スチールエンボス、高圧 エンボス、熱エンボスなどいかなる型付け方法を用いて も差し支えない。また、ボリオレフィン樹脂フィルムの 片面に型付け加工を行った場合、その裏面が平坦であっ ても型付けされていても差し支えない。

8

【0027】本発明に用いられる支持体としては、普通 祇原紙の他、片艷紙、グラシン紙、上質紙、アート紙、 コート紙、キャスト紙等のコーテッド紙や合成樹脂フィ ルム、合成紙、金属箔と紙との貼り合わせ品などが使用 されるが、針葉樹パルプ、広葉樹パルプ、針葉樹広葉樹 混合パルプの木材パルプを主成分とする天然パルプ紙が 有利に用いられる。原紙の厚みに関しては、特に制限は ないが、平滑なものが好ましく、その坪量は30g/m 2 ~300g/m2 が好ましい。

【0028】本発明の方法において、有利に用いられる 20 天然パルプを主成分とする原紙には、各種高分子化合 物、添加剤を含有せしめることができる。たとえば、デ ンプン、デンプン誘導体(カチオン化デンプン、リン酸 エステル化デンプン、酸化デンプン等)、ポリアクリル アミド、ポリビニルアルコール、ポリビニルアルコール 誘導体(完全ケン化、部分ケン化、カルボキシ変性、カ チオン変性 その他の各種変性ポリビニルアルコー

ル)、ゼラチン(アルカリ処理、酸処理、各種変性ゼラ チン)等の乾燥紙力増強剤、スターガムやアルギン酸誘 導体などの天然高分子多糖類、高級脂肪酸金属塩、ロジ

- ン誘導体、ジアルキルケトン、アルケニルまたはアルキ ルコハク酸無水物。エポキシ化高級脂肪酸アミド、有機 フルオロ化合物。ジアルキルケテンダイマー乳化物等の サイズ剤、ポリアミドポリアミンエピクロルヒドリン樹 脂、メラミン樹脂、尿素樹脂、エポキシ化ポリアミド樹 脂等の温潤紙力増強剤、安定剤、顔料、染料、酸化防止 剤 労光増白剤 各種ラテックス 無機雷解質 (塩化ナ トリウム、硫酸ナトリウム、リン酸ナトリウム、塩化カ ルシウム、塩化リチウム、塩化マグネシウム、硫酸マグ **ネシウム、塩化バリウム等)、p H調整剤、硫酸バンド**
- タルク、クレー等の填料、有機導電剤等の添加剤を適宜 組み合わせて含有せしめることができる。これらの含有 物は、抄紙段階においてパルプスラリー中に分散させて もよいし、抄紙御タブサイズにおいて添加させてもよ く、また各種コーターで溶液を塗布してもよい。 [0029]

【作用】本発明の型付け用器型材においては、支持体の 凹凸の緩和という現象がおこらないため、支持体の形状 変化に追随する形でのポリオレフィン樹脂フィルム層の 9

熱により変形しない放射線硬化性樹脂がポリオレフィン 樹脂フィルムの凹凸にそった形で放射線照射により硬化 しているため、ボリオレフィン樹脂層の凹凸が内側から 強化され、熱による型崩れを防止している。本発明の型 付け用離型材は、剥離性のポリオレフィン樹脂フィルム の接着性改良のためにエチレンを共重合させたり、混合 溶融する必要がないので、高温で、型くずれなく繰り返 し使用することができる。

### [0030]

【実施例】以下、実施例により本発明を詳しく説明する 10 【0035】比較例2 が、本発明の内容は実施例に限られるものではない。

【0031】実施例1 謹型材用の支持体として、市販の工程紙原紙(三菱製紙) 製、工程紙原紙125g/m²)を使用した。30μm の厚みのポリプロピレン樹脂フィルムにメタル/ベーパ ーエンボスロールにより熱エンボス加工を施し、ついで コロナ放電処理を行い、裏面に放射線硬化性樹脂組成物 (東亜合成化学工業製、ウレタンアクリレート、アロニ ックスM1210、単官能アクリレート、アロニックス M113の7:3混合物)を20g/m2で塗布し、エ 20 程紙原紙と密着させて、250kvの加速電圧で、吸収 線量が3Mradとなるように電子線照射(エレクトロンカ ーテン、ESI社製)を行い、型付け用離型材を得た。 【0032】実施例2

剥離材用の支持体として、コロナ処理を施したPETフ ィルム (厚み125 μm ダイアホイル製)を用いた。 実施例1と同様なメタル/ベーパーエンボスロールによ り熱エンボス加工を施した後で、20Mradの電子線照射 により架橋を行った高密度ポリエチレン樹脂フィルムを ボリオレフィン樹脂フィルムとして用いた。両者を放射 30 を得た。使用した麓型材を用いて、同様な合成皮革の作 線硬化性樹脂としてイソシアネートを含む樹脂(大日本 インキ化学T業製、ディックビームQA300)10g /m2 を用いて密着させ、250kvの加速電圧で、吸 収線量が3Mradとなるように電子線照射を行い、型付け 用離型材を得た。

#### 【0033】実施例3

群型材用の支持体として、実施例1と同様な工程紙原紙 を使用した。30 mmの厚みの2軸延伸ポリプロピレン 樹脂フィルムに、実施例1と同様なメタル/ペーパーエ ンボスロールにより熱エンボス加工を施し、ついでコロ 40 ナ故霊処理を行い、 裏面に放射線硬化性樹脂組成物(東 亜合成化学工業製、ウレタンアクリレートUV3400 と新中村化学製、エポキシアクリレートNKエステルE A800の50:50混合物、光開始剤として2重量% のチバガイギー社製イルガキュア651を含む)を20 g/m<sup>2</sup> で途布し、工程紙原紙と密着させて、120w

1.0 /cmの高圧水銀ランプ2灯を用いて硬化して離型材を 得た。

## 【0034】比較例1

離型材用の原紙として、実施例1と同様な市販の工程紙 原紙を使用した。表面にコロナ処理を行った後、ボリア ロピレン樹脂を30μmの厚みで溶離押し出ししてラミ ネートを行った。実施例1と同様なメタル/ペーパーエ ンポスロールにより熱エンボス加工を施し型付け用離型 材を得た。

離型材用の原紙として、実施例2と同様なPET樹脂フ ィルムを用い、表面にコロナ処理を施し、10重量%の エチレン分を含むボリプロピレン樹脂を30 μmの厚み で溶融押し出ししてラミネートを行った。実施例1と同 様なメタル/ペーパーエンボスロールにより熱エンボス 加工を施し型付け用離型材を得た。

【0036】以上実施例1~3、および比較例1~2で 得られた離型材について以下に示す試験を行った。その 結果を表1に示す。

- 【0037】[型保存性]各サンプルにおいて、同じ柄 部分の2cm四方をX方向500点サンプリング、Y方 向500線サンプリングの条件で3次元料さ測定器によ り解析し、十点平均粗さSRz、最大高さSRma、最 大山高さSRpを求めた。次に、各サンブルに、合成皮 **革用ウレタンペースト(商品名クリスボン6116S**  大日本インキ化学工業製 30%のメチルエチルケ トンを溶媒として含む)を塗布、135℃で乾燥後、再 度ペースト塗布を行い、ウレタン樹脂含浸基布と重ね合 わせて135℃で熱乾燥し、離型材と分離して合成皮革
  - 成を10回行い、使用後の離型材とした、各使用後の離 型材において、使用前に測定したのと同じ柄部分を3次 元相さ測定器により同様に解析し、十点平均和さSR z、最大高さSRma、最大山高さSRpを求め、対応 する使用前の離型材の3次元表面粗さのパラメータに対 する仕座(%)で表わした。型保存性としてはこの3つ のパラメーターの比率の平均値をもって表わした。この 数値が高いほど型保存性が良好である。
  - 【0038】「接着性〕各サンプルで3回合成皮革を緑 り返し作成した後、型付け部分(ポリオレフィン樹脂 層)と基材とを剥離し、接着性を確かめた、ポリオレフ ィン樹脂フィルム層あるいは基材が破壊するほど接着性 が良好なものを優とし、ポリオレフィン樹脂フィルム層 と基材が分離してしまうものを劣とした。

# [0039]

# 【表1】

特開平5-254066

1 1

	型保存性	接着性	
	(%)		
実施例 1 実施例 2 実施例 3	93 93 94	優優優	
比較例 1 比較例 2	72 68	劣劣	

【0040】評価・・実施例において作成した離型材 10\*との接着強度も高く、繰り返し使用性が良い。 は、あらかじめエンボス加工したポリオレフィン樹脂フ ィルムを支持体に放射線硬化性樹脂を用いて接着してい るため、支持体の形状変化に追随する形でのポリオレフ ィン樹脂フィルム層の型くずれが生ぜず、エンボス加工 の凹凸が内側から強化され、高温で多数回、繰り返し使 用できる。また、支持体とポリオレフィン樹脂フィルム\*

[0041] 【発明の効果】上記評価からも明かなように、本発明の 型付け用離型材は、型付け性、高温使用における型保存 性、繰り返し性に優れており、その実用的価値が大きい ものである。

12

フロントページの続き (51) Int. Cl. 5 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 // B 2 9 K 23:00 105:24